19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-279991

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成3年(1991)12月11日
G 09 F 3/02 B 32 B 7/02 7/12	105 E	6447—5 G 6639—4 F 6639—4 F		
27/00 33/00	1 0 4	7717-4F 7141-4F		
C 09 J 7/02 G 09 F 3/02	JLE F	6770—4 J 6447—5 G		
		審査請求	未請求	青求項の数 3 (全6頁)

9発明の名称 耐熱性印刷用基材及びラベル

②特 願 平2-80264

20出 願 平2(1990)3月28日

逸 郎 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 @発 明 者 竹ノ下 個発 明 者 宮 永 孝 志 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 @発 明 者 赤田 祐 三 ⑪出 顋 人 日東電工株式会社 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 弁理士 藤 本 個代 理 人 動

明細書

i. 発明の名称 耐熱性印刷用基材及びラベル 2. 特許請求の範囲

- 1. 無機粉末を有機パインダで保形してなる無機粉末層の片側に硬化型耐熱接着層を少なく とも有してなり、その硬化型耐熱接着層がア クリロニトリル・ブタジエン系共盛合体とノ ボラック型フェノール樹脂を成分とすること を特徴とする耐熱性印刷用基材。
- 無機粉末層と硬化型耐熱接着層の間に柔軟な耐熱性基材を有する請求項1に記載の耐熱性印刷用基材。
- 3. 請求項1に記載の耐熱性印刷用基材における無機粉末層にインクパターンを形成してなることを特徴とするラベル。

3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、高温下でも接着状態を維持して耐熱性に優れる耐熱性印刷用基材、及びそれを用いたラベルに関する。

発明の背景

従来の技術及び課題

従来、前記に応える識別ラベルとして、ポリエステルの如きブラスチックフィルム、ないしその金属蒸着物や紙等からなる基材に、パーインパクトプリンタや熱転写プリンタ等でパターンを付与したものが提案されている。しかし、基材の耐熱性がブリンタによる加熱温度に耐える程度のものであり、耐熱性に乏しい問題点があった。

特開平3-279991(2)

一方、ポリイミドフィルムの裏面にアクリル系 結着剤圏を有するラベル基材も提案されている。 しかしながら、200℃以下の加熱温度で粘着面が 浮いて被着体より剥離する問題点があった。

課題を解決するための手段

本発明は、曲面への固着性、パターンの臨機形成性、及び簡便固着性を満足させつつ、350℃程度の加熱温度にも耐えてその接着状態を維持する高耐熱性の印刷用基材、ないしラベルを開発して前記の課題を克服したものである。

すなわち本発明は、無機粉末を有機パインダで保形してなる無機粉末層の片側に硬化型耐熱接着層を少なくとも有してなり、その硬化型耐熱接着層がアクリロニトリル・ブタジエン系共重合体とノボラック型フェノール樹脂を成分とすることを特徴とする耐熱性印刷用基材、及び

前記の耐熱性印刷用基材における無機粉末層に インクパターンを形成してなることを特徴とする ラベルを提供するものである。

作用

形成する無機物末層は、2種以上の無機粉末層を重量してなる複層構造体であってもよい。無機粉末層とおれるでは、インクパターンの形成方式では、300μmのには、300μmのには、な中3~100μmとされる。無機粉末の一般には、する、有機パイング100重量部あたり、10~2000重量部未満では反射率に乏しいのを性に乏してなる。反射率の点よりは、無機粉末層に

発明の構成要素の例示

本発明の耐熱性印刷用基材は、第1A図、第1 B図、第2図に例示した如く、無機粉末層1の片側に必要に応じ耐熱性基材2を介して硬化型耐熱 接着層3を有するものからなる。

おける無機粉末の含有量を30g/よ以上とすることが好ましい。

無機粉末層の表面相さ(Ra)は、付与するインクパターンの定着性の向上などの点より0.01~5μa、就中0.05~1.5μaが好ましい。その相さが0.01μa未満では加熱時に、付与したインクパターンが後む場合があり、5μaを超えるとインクパターンの形成時に欠けや抜けの生じる場合がある。

また無機粉末層の表面硬度は、非研磨性の適度 性等の点より鉛錐の硬さに基づきHB~6H、就中H~5Hが好ましい。すなわち、硬度に乏し過ぎると係付きやすい反面、硬度に勝り過ぎると例えば金属等が静動した場合にその金属等が削り取られ、その削り屑が基材に付着してこれがパターン識別時の誤読等の原因となりやすい。

無機粉末層の形成に好ましく用いうる無機粉末としては例えばチタニア、炭化ケイ素、窒化ケイ素、窒化ケイ素、窒化ホウ素、アルミナ、ジルコニア、酸化ケイ素、チタン酸パリウムの如きセラミック粉末、炭酸カルシウム、タルク、CoO-Al2O3、Ni

O₂-CrO,、CoO-MnO₂-CrO-Fe₂
O₃、MnO₂-Cr₂O₃の如き翻料、アルミニウム粉、ステンレス粉、鉄粉、ニッケル粉、クロム粉、銀粉、金粉の如き金属粉末などがあげられる。就中チクニアが好ましく、特に反射率、インク(付与パターン)の類染み性、ないし印字性、非研暦性、必要に応じ用いられる耐熱性基材との密着性などの点より、チクニアと炭酸カルシウムとタルクの併用系が好ましい。その併用系においては、チクニアを30~90重量%用いることが特に好ましい。用いる無機粉末の粒径は100 μ 以下、就中50μ以下が適当である。

有機パイングとしては、1種又は2種以上の有機高分子が好ましく用いられる。その例としてはポリイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、芳香族系のポリアミド、パラバン酸樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂の如き耐熱性ポリマ、

送化水素系 例 脂、ビニル系 例 脂、アセタール系 例 脂、アクリル系 例 脂、スチレン系 例 脂、ポリエステル系 例 脂、ポリエス 例 脂、ポリカレタン系 例 脂、 ポリカム系 例 脂 などがあげられる。 就中、無機粉末層の反射率、ないしその 独特性な が の 視 認 性 、 が 付 与 した インク パターン ける 温 存 性 、 必 要 に 応 じ 用 い られる 耐 熱 性 基 け な じ の 密 着 性 な ど の 点 よ り 、 芳香 族 ポリア ミドを 50 重量 % 以 上 用 い た 他 の 有 機 高 分子との 併 用系 が 好ま しい。

無機粉末層の形成に際しては、有機パインダの硬化剤、ないし架機剤のほか、インクパターンの定着性の向上、支持基材との接着性の向上、塗工液の粘度調節など、種々の目的から適宜な添加剤を配合してよい。架機剤の使用は、より腰が強くてへたばりや中折れを起し難く、強度、耐熱性、耐熱化性に優れる無機粉末層の形成に有効で、耐熱性基材を介在させない形態の場合に特に有利である。ちなみに、芳香族ポリアミド用の架機剤

としては、シランカップリング剤、アルコール変性メラミン樹脂、テトラアルキルチタネートの1種又は2種以上が好ましく用いられる。その使用量は、芳香族ポリアミド100重量部あたり1~35重量部の範囲で、耐熱性や耐熱劣化性、支持基材との接着性などに応じ適宜に決定される。

無機粉末層の片傾に、被着体への簡便接着性の付与などを目的として設けられる硬化型耐熱接着層は、アクリロニトリル・ブタジエン系共重合体とノボラック型フェノール制脂を成分とする接着剤で形成される。

そのアクリロニトリル・ブタジエン系共重合体としては、アクリロニトリル・ブタジエン共振のはかに例で、アクリロニトリルとブタジエンのほかに例ではアクリル酸やそのエステル類、メタクリル酸やそのエステル類、スチレンなどからなる共産合体での共産合体を水極処理してなるものなどがあけられる。アクリロニトリル・ブタジエン共産合体は吸湿性が小さくて金属やブラスチック等との接着

力にも優れている。また水添物は、、分子中の二型は合部分の減少で耐熱性により優れる。水添物は、アクリロニトリル・ブタッ素を付加は、アクリロニトリル・アク・ボッスを付加は、アクリロニトリル・アクジェンを、は中30~80重量%を占めるリロニートリルの含有量が約10~50重量%のものが好ましい。の含有量が約10~50重量%のものが好ましい。

ノボラック型フェノール樹脂としては、例えばフェノールノボラック、クレソールノボラック、クレソールノボラックの加き一般的なノボラック型のフェノール樹脂のほか、ビスフェノールA型やビスフェノールド型、ビスフェノールS型等のノボラック型フェノール樹脂、変性キシレン樹脂、その他下記の化合物を成分とするものや、構造を有するものなどがあげられる。

しい。

前記接着剤に配合することのあるその他の添加 剤としては、カーボン、銀粉、ニッケル粉、アル ミニウム粉の如き導電性、ないし熱伝導性の付与 剤、アルミナ粉、シリカ粉、炭化ケイ素粉の如き 絶縁性、ないし熱伝導性の付与剤、チタン系カッ ブリング剤の如き前記粉末等の分散剤、シラン系 やアルミニウム系等のカップリング剤の如き耐水 性向上剤、使用目的等に応じた種々のポリマない し樹脂の如き改質剤、硬化促進剤などがあげられ る。なお硬化促進剤としては例えば、三級アミン 類、イミダゾール類、トリフェニルホスフィンの 如き三級リン化合物類、テトラフェニルホスホニ ウムテトラフェニルボレートの如き塩類、ジシア ンジアミド類、トリフェニルホスフィントリフェ ニルポランの如き錯体類、酸無水物類などが用い られる。

硬化型耐熱接着層の形成は例えば、無機粉末層の表面、ないし無機粉末層を設けた耐熱性基材の 表面に、接着剤を塗工する方式や、接着剤からな 耐熱分解性、低吸湿性等の点より好ましく用いうるノボラック型フェノール樹脂は、前記の構造式[1]で表されるものである。就中、そのヒドロキシル当量が80~250で、nが2~200のものが好ましい。

るシートを予め形成し、これを接着する方式などにより行うことができる。設ける硬化型耐熱接着 層の厚さは5~300μmが一般的であるが、これに 限定されず適宜に決定してよい。硬化型耐熱接着 層の舞出面は、必要に応じ図例の如く、セパレー タ4等で被復保護されて実用に供される。

無機粉末層と硬化型耐熱接着層の間に必要に応じ介在させられる耐熱性基材としては、柔軟で耐熱性、熱寸法安定性の良好なものが用いられる。 就中、150℃以上の耐熱性を有し、熱収縮率が1.5 %以下のものが好ましく用いられる。その例としては、上記の有機バイングとして例示した耐熱性ポリマ等からなるフィルムがあげられる。飲中、ポリイミドフィルムが好ましく用いられる。耐熱性基材の厚さは適宜に決定してよく、一般には500m以下、就中10~200mとされる。

本発明の耐熱性印刷用基材は、耐熱性の印刷用紙として用いることができる。特に、第3因に例示したように、耐熱性印刷用基材を適宜なサイズに成形して識別ラベル等におけるラベル基材6と

特開平3-279991 (5)

して好ましく用いられる。第3図において、7は ラベル基材6における無機粉末層に、熱転写式の インクリボンとプリンタを用いて形成したインク パターンである。

ラベルの形成は例えば、ラベル形態等とした耐 熱性印刷用基材における無機粉末層にパーコード 等の所定のインクパターンを付与する方法により 行うことができる。また、耐熱性印刷用基材を硬 化型耐熱接着層を介し被着体に接着したのち、所 定のインクパターンを付与する方法などによって も行うことができる。

被着体に接着された耐熱性印刷用基材、ないし ラベルはそれを加熱処理し、硬化型耐熱接着層を 硬化させて固定処理される。加熱温度はその処理 時間により異なるが、一般には400℃以下、就中、 50~350℃とされる。

無機粉末層へのインクパターンの形成は、転写 紙を介しての転写方式、熱転写方式、パーインパ クト方式、ドット方式等の各種プリンタを介して の印刷方式、スクリーン印刷方式など、任意な方 式で行ってよい。形成するインクパターンは任意である。なお、耐熱性印刷用基材を形成する場合に、無機粉末と有機パインダの混合物の展開台としてセパレータ等の剥離性支持基材を用いたときには、第1B図の如く、その剥離性支持基材5を無機粉末層1にインクパターンを形成するまでの間、剥かさずに仮着しておいて、パターン形成面を保護しておくことが好ましい。

発明の効果

本発明の耐熱性印刷用基材は、その硬化型耐熱 接着層に基づいて優れた耐熱性を発揮し、350℃ 程度の高温下においても剥がれや浮きを生じず、 被着体との良好な接着状態を安定に持続する。ま た、インクパターンを臨機に付与でき、その柔軟 に基づいて被着体の曲面部に対しても容易、かつ 筋便に接着することができる。さらに、耐熱性の 材が介在しないタイプの場合には、構造が簡単で 軽量であり、柔軟性、量産性により優れている。

実施例1

チタニア50部(重量部、以下同じ)、炭酸カル

シウム30部、タルク20部、粒度平均分子量約3万の(全) 芳香族ポリアミド55部を、N・N・ジメチルアセトアミド195部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型塗布機にて、剥離剤で処理した厚さ38μmのポリエステルフィルムからなるセパレータの片面にキャスティングし、乾燥させてセパレータ上に厚さ50μmの白色の無機粉末層を形成した。その表面和さはRa:0.10μmであった。

次に、フェノールノボラック制脂 130 部(上記構造式 [1] のもの30 部を含む)、ビスフェノール A 型液状エボキシ樹脂(分子量380)10 部、2ーメチルイミグソール 1 部をメチルエチルケトン35 部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型途布機にて、、利難で処理した厚さ85μmの紙セパレータの片にです。 数燥させて厚さ20μmの硬化型耐熱接着層を形成し、それを前記の無機粉末層の露出面に接着して耐熱性印刷用基材を得た。

前記の耐熱性印刷用基材より所定サイズのラベ

ル番材を切り出し、そのセパレータを剥がして無機粉末層を露出させたのちその面に、バーインパクト式ブリンタとインクリポンを介して所定の黒色バーコードパターンを形成してラベルを得、ついで硬化型耐熱接着層用のセパレータを剥がしてこれを厚さ1mmの鋼板に仮着し300℃で1時間、加熱処型した。

前記により、鋼板に強固に接着したラベルを得た。そのラベルに浮きや剥がれは認められなかった。

実施例2

チクニア60部、炭酸カルシウム20部、タルク20部、粒度平均分子量約3万の(全)芳香族ポリアミド35部をN・N・ジメチルアセトアミド205部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型塗布機にて厚さ25μmのポリイミドフィルムの片面にキャスティングし、乾燥させて厚さ15μmの白色の無機粉末層を形成した。その表面和さはRa:0.10μmであった。

次に、アクリル酸含有のニトリル・ブタジエン

特開平3-279991(6)

ゴム100部、クレゾールノボラック樹脂60部、ビスフェノールA型被状エポキシ樹脂(分子量380)5部、2-メチルイミグソール1部を、メチルエチルケトン35部を用いてロールミルで均一にに練してベーストとし、これをドクターブレードと型でも機にて、剥離剤で処理した厚さ85μmの紙セパレータの片面にキャスティングし、乾燥させて厚さ10μmの硬化型耐熱接着層を形成し、それを前といい、イミドフィルムの露出面に接着して耐熱性印刷用基材を得た。

ついで実施例1に準じ、前記の耐熱性印刷用基 材を用いたラベルを形成し、それを厚さ1 mmのガ ラス・エポキシ基板に仮着下、加熱接着した。

前記により、ガラス・エポキシ基板に強固に接着したラベルを得た。そのラベルに俘きや剥がれ は図められなかった。

4. 図面の簡単な説明

第1 A 図は耐熱性印刷用基材を例示した断面図、 第1 B 図は前記実施例の他の提供形態を例示した 断面図、第2 図は他の耐熱性印刷用基材を例示し た断面図、第3図はラベルを例示した平面図である。

1:無機粉末層

2:耐熱性基材

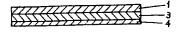
3:硬化型耐熱接着層

6:ラベル基材

7:インクパターン

特許出願人 日東電工株式会社

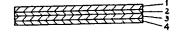
第 1A 図



第 18 図



第 2 図



第3図

